

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2023-023

华润微电子有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华润微电子有限公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 292,994,049 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额 375,032.38 万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为 367,320.13 万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于 2020 年 2 月 18 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 2 月 19 日出具了天职业字[2020]7111 号《验资报告》。2020 年 3 月 27 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行 292,994,049 股普通股的基础上额外发行 43,949,000 股普通股，本次发行的最终

发行股数为 336,943,049 股，增加的募集资金总额为 56,254.72 万元，连同初始发行规模 292,994,049 股股票对应的募集资金总额 375,032.38 万元，本次发行最终募集资金总额为 431,287.10 万元。扣除发行费用合计为 7,712.64 万元，募集资金净额为 423,574.46 万元。保荐机构（主承销商）已于 2020 年 4 月 1 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 56,254.72 万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具了天职业字[2020]18408 号《验资报告》。

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金总额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净额为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了验资报告（天职业字[2021]23249 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用的募集资金为 8,271,410,202.86 元，募集资金余额为 1,028,192,265.09 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），

对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

根据上述制度及规定的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 5 月 25 日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司（以下简称“华微控股”）连同保荐机构于 2020 年 6 月 22 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、华润矽威科技（上海）有限公司连同保荐机构于 2020 年 8 月 25 日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965	7,165,763.24	募集专户、活期存款

无锡华润上华科 技有限公司	宁波银行股份有 限公司无锡分行	78010122000840356	1,934,717.24	募集专户、 活期及定 期存款
华润微集成电路 (无锡)有限公司	宁波银行股份有 限公司无锡分行	78010122000893324	5,517.13	募集专户、 活期存款
无锡华润安盛科 技有限公司	宁波银行股份有 限公司无锡分行	78010122000893059	0.00	募集专户、 活期存款 (已销户)
无锡华润华晶微 电子有限公司	宁波银行股份有 限公司无锡分行	78010122000893115	0.00	募集专户、 活期存款 及定期存 款(已销 户)
无锡华润微电子 有限公司	宁波银行股份有 限公司无锡分行	78010122000893268	0.00	募集专户、 活期存款 (已销户)
华润微电子(重 庆)有限公司	中国工商银行股 份有限公司重庆 西永微电子产业 园区支行	3100025829100135058	7,225.85	募集专户、 活期存款
华润矽威科技(上 海)有限公司	兴业银行股份有 限公司上海分行	216200100102417752	0.00	募集专户、 活期存款 (已销户)

华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256	2,376,997.45	募集专户、活期存款
/	合计	/	11,490,220.91	/

注：公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关银行账户正在办理销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方/四方监管协议将相应终止。

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

根据上述制度及规定的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构于 2021 年 5 月 10 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司华微控股连同保荐机构于 2021 年 7 月 29 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及公司全资子公司华微控股和华润润安科技（重庆）有限公司连同保荐机构于 2021 年 10 月 11 日与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及子公司华润微科技（深圳）有限公司和润鹏半导体（深圳）有限公司连同保荐机构于 2023 年 3 月 16 日分别与兴业银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限 公司	兴业银行股份有 限公司上海分行	NRA216200100102865525	37,137,657.94	募集专户、 活期存款
华润微电子控股 有限公司	兴业银行股份有 限公司上海分行	216200100102946173	144,791,792.95	募集专户、 活期存款
华润润安科技(重 庆)有限公司	中信银行股份有 限公司重庆分行	8111201012000483659	460,839,505.58	募集专户、 活期存款
华润微科技(深 圳)有限公司	兴业银行股份有 限公司上海分行	216200100104283207	15,982.42	募集专户、 活期存款
润鹏半导体(深 圳)有限公司	招商银行股份有 限公司深圳分行	755960821410858	373,917,105.29	募集专户、 活期存款
/	合 计	/	1,016,702,044.18	/

注：截至本公告披露日，华润微科技（深圳）有限公司和润鹏半导体（深圳）有限公司（以下简称“润鹏半导体”）分别在兴业银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方/四方监管协议将相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表一和附表二）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项，公司将项目结项后的节余募集资金43,537.30万元永久补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已转出节余募集资金43,317.00万元。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年2月8日及2023年2月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募投项目“华润微功率半导体封测基地项目”的募集资金23亿元变更使用用途，变更

后的募集资金将用于“华润微电子深圳 300mm 集成电路生产线项目”的固定资产投资部分，项目实施主体为润鹏半导体（深圳）有限公司。截至本公告披露日，用于“华润微电子深圳 300mm 集成电路生产线项目”固定资产投资部分的募集资金 23 亿元已全部使用完毕。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表三。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表一：2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况和附表二：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表一：2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年6月30日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				423,574.46		本年度投入募集资金总额				2,609.53		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				398,066.08		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	167.24	126,813.27	-23,186.73	84.54%	2022年12月	不适用	不适用	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,442.29	57,678.35	-2,321.65	96.13%	2023年1月	不适用	不适用	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00%	2022年5月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小 计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	2,609.53	274,491.62	-25,508.38	91.50%	—	—	—	—

超募资金投向	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	123,574.46	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	423,574.46	423,574.46	423,574.46	2,609.53	398,066.08	-25,508.38	93.98%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						1、2023年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项，公司将项目结项后的节余募集资金43,537.30万元永久补充流动资金。2、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。						
募集资金其他使用情况						无						

附表二：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年6月30日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				498,787.42		本年度投入募集资金总额				228,688.58		
变更用途的募集资金总额				230,000.00		已累计投入募集资金总额				429,074.94		
变更用途的募集资金总额比例				46.11%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
华润微功率半导体封测基地项目	是	380,000.00	150,000.00	150,000.00	35,386.85	116,985.79	-33,014.21	77.99%	2024年11月	不适用	不适用	否
华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分	是	—	230,000.00	230,000.00	193,301.73	193,301.73	-36,698.27	84.04%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	118,787.42	118,787.42	118,787.42	0.00	118,787.42	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	498,787.42	498,787.42	498,787.42	228,688.58	429,074.94	-69,712.48	86.02%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表三：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：华润微电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分	华润微功率半导体封测基地项目	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100.00%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之说明							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：截至本公告披露日，用于“华润微电子深圳 300mm 集成电路生产线项目”固定资产投资部分的募集资金 23 亿元已全部使用完毕。